







技术说明:

此外形图为没有运动位移的外形尺寸,实际运动过程中部分组件会产生±5mm的位移。

名 称	宏微复合台	22. 02. 17
型号	XY72N81K13	芯明天
本体外观	*	COREMORROW www.coremorrow.com